

第三百六十七期

更新时间: 2023-08-28 01:25:55 来源:

芯动态

- ▲ 高新金投集团传达学习区委六届四次全体（扩大）会议精神
- ▲ 2023集成电路封装测试与创新应用技能提升高级研修班成功举办

芯观点

- ▲ 倪光南院士：壮大工业软件，助力中国制造业高质量发展
- ▲ 丁荣军院士：新材料和新拓扑是功率器件未来技术突破的关键路径
- ▲ 叶甜春：中国集成电路需要升级版的发展战略

芯企业

- ▲ 地芯科技：获近亿元B轮融资
- ▲ 楚贇科技：完成新一轮融资
- ▲ 偃肯科技：正式完成新一轮股权融资
- ▲ 浙江芯科半导体：SiC MOSFET项目开工
- ▲ 宁波众芯半导体：光电和功率器件IDM项目封顶
- ▲ 富乐德半导体：20亿元传感器子项目签约落户丽水
- ▲ 宏丰半导体：10亿元高端引线框架建设项目落户嘉兴海盐
- ▲ 浙江大和半导体产业园：总投资近20亿元，三期建设项目竣工
- ▲ 士兰微：上半年实现营收44.76亿元，IPM模块仍将快速创收
- ▲ 美迪凯：拟定增募资不超3亿元用于半导体晶圆制造及封测项目
- ▲ 嘉芯半导体：与嘉善复旦研究院签署战略合作协议

芯资讯

- ▲ SIA：Q2全球半导体销售额1245亿美元
- ▲ 全球碳化硅产能大战一触即发
- ▲ 430亿欧元欧盟芯片法案获批，开启芯片后补贴时代
- ▲ 英国：应专注封装和设计，而不是参与芯片制造竞争
- ▲ 印度泰国积极布局，抢占亚洲芯片制造一席之地
- ▲ 工信部：2023年上半年电子信息制造业运行情况
- ▲ 统计局：7月份我国集成电路产量同比增长4.1%
- ▲ 海关总署：前7个月集成电路进口减少16.8%
- ▲ 中国半导体设备三年成绩单
- ▲ 中国IC独角兽企业名单
- ▲ 浙江省拟设50亿元集成电路产业基金
- ▲ 存算一体芯片，走向开源

芯政策

- ▲ 财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知(财税〔2023〕17号)
- ▲ 浙江省高能级科创平台高质量发展的若干意见（征求意见稿）
- ▲ 杭州市人民政府办公厅关于高标准建设“中国视谷”高质量发展视觉智能产业的实施意见
- ▲ 宁波市镇海区集成电路产业发展专项政策

芯伙伴

- ▲ 浙江省半导体行业协会

《天堂之芯》2023年第8期.pdf

[【返回】](#)

[<< 上一篇](#)

[下一篇 >>](#)

分享到: [☆](#) [微信](#) [QQ](#) [微博](#) [豆瓣](#) [更多>>](#)

关注我们 [微信](#)

新闻推荐

[更多>>](#)

- 芯申报 | 浙江省经济和信息化...
2024-10-30
- 芯动态 | 浙江省发展和改革委员会...
2024-10-25
- 芯动态 | 杭州市科学技术局下...
2024-10-24
- 芯活动 | HAPS 原型验证技术...
2024-10-19

地址: 杭州市滨江区六和路368号海
创基地北四楼B4088
电话: 0571-86726360



芯火平台

[平台介绍](#)
[组织架构](#)

新闻中心

[通知公告](#)
[行业动态](#)
[本地新闻](#)
[芯火动态](#)

技术服务

[公共EDA服务](#)
[IP应用服务](#)
[MPW服务](#)
[验证与测试服务](#)
[芯片应用解决方案](#)

人才培养

[人才培养](#)
[国际师资培训中心](#)
[浙大微电子学院](#)
[浙大工程师学院](#)

企业孵化

[芯企业](#)
[入驻申请](#)
[产业基金](#)
[政策法规](#)